Also published as:

DUS6147451 (A)

### ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DISPLAY DEVICE

Publication number: JP11054268 (A) Publication date:

1999-02-26

SHIBATA KENICHI: HAMADA YUJI SANYO ELECTRIC CO.

Inventor(s): Applicant(s): Classification:

- international:

H05B33/06: G09F9/00: G09G3/32: H01L27/32: H01L51/50:

H05B33/12; H05B33/14; H05B33/02; G09F9/00; G09G3/32; H01L27/28; H01L51/50; H05B33/12; H05B33/14; (IPC1-

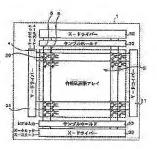
7): H05B33/06; G09F9/00

- European: G09G3/32A; H01L27/32M2; H01L27/32M4 Application number: JP19970214724 19970808

Priority number(s): JP19970214724 19970808

#### Abstract of JP 11054268 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a compact display device which is easy to manufacture by forming a drive integrated circuit for drive organic EL elements, at the peripheral part of a pixel array composed of organic EL elements on a semiconductor substrate, SOLUTION: A peripheral drive integrated circuit is composed of a Y-driver 31 for supplying scan signals to row selection lines 4, an X-driver 32 for supplying data signals to data lines 5, and a sample and hold 33 for sample-andhold video input signal data. The Y-driver 31 formed at the peripheral part of an organic EL pixel array part 2 is supplied with Y-clock, Y-start signals, the Xdriver 32 is supplied with X-clock, X-start signals. and the sample-and-hold 33 is supplied with video signals. In the organic EL pixel array part 2, the row selection lines 4 are arranged parallel on a semiconductor substrate 1 from the Y-driver 31 via an insulating film, and the data lines and common electrode lines 6 are arranged similarly from the Xdriver 32, so as to form the pixels of the row selection lines 4, data lines 5, and common electrode lines 6



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## Family list

2 application(s) for: JP11054268

#### 1 ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DISPLAY DEVICE

## 2 Organic electrominiscent display device

Publication info: US6147451 (A) - 2000-11-14

Inventor: SHIBATA KENICHI [JP] ; HAMADA YUJI [JP] 
Ec: G9963/324; H01127/32M2; (+1) 
IPC: H05B33/06; G09F9/00; G09G3/32; (+13)

Data supplied from the esp@cenet database -- Worldwide

## (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平11-54268

(43)公開日 平成11年(1999) 2月26日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	F I	
H 0 5 B 33/06		H 0 5 B 33/06	
G09F 9/00	3 4 6	G09F 9/00 346E	

#### 審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 7 頁)

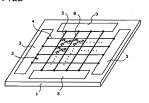
(21)出願番号	特願平9-214724	(71)出願人	
			三洋電機株式会社
(22)出願日	平成9年(1997)8月8日		大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号
		(72)発明者	柴田 賢一
			大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
			洋電機株式会社内
		(72)発明者	浜田 祐次
		(1.27,007)	
			大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
			洋電機株式会社内
		(74)代理人	弁理士 鳥居 洋
		1	

## (54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ装置

#### (57) 【要約】

【課題】 この発明は、有機ELを備えた画素アレイ部 と周辺駆動回路とを同一基板上に作成し、有機ELディ スプレイ装置の製造を容易にし、且のディスプレイ装置 の小型化を図ることをその目的とする。

【解決手段】 この発明の有機 ELディスブレイ装置 は、半導体基板 1上に有機 EL第十で構成された画業ア ヤイ2が設ける九、半導体基盤 1の画業アレイ2の周辺 部には、有機 EL 素子を駆動する駆動集積回路 3 が形成 され、画業アレイ1と駆動集積回路 3 が一体化されてい る。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項:】 半導体基体上に有機エレクトロルミネッ センス素子で構成された画素アレイが設けられ、上記半 導体基体の画素アレイの周辺部には、前記市機エレクト ルミネッセンス素子を駆動する駆動集積回路が形成され ていることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス ディスプレイ装置。

【請求項2】 上記半導体基体上に、除極と有機層と陽極をこの順序で積縮し、前記基体とは反対側の面から発 光することを特徴とする請求項1に記載の有機エレクト ロルミネッセンスディスプレイ装置。

#### 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、有機エレクトロルミネッセンス(以下、有機ELという。)を発光デバイスとして用いた有機ELディスプレイ装置に関する。 【0002】

【後来の技術】有機エレクトロルミネッセンス(EL) 素子は、新しい自己発光型解子として、期待されてい 赤 有地に 男子としては、一般に、隔極となるホール 注入電極と陰極となる電子注入電極との間にホール輸送 層と発光を形形成された構造(SH-A構造)、また たホール電光をは電子とと、電極との間に発光量で 輸送層とが形成された構造(SH-B構造)の2階構 造、あるいはホール注入電極と電子注入電極との間、 造、からいはホール注入電極と電子注入電極との間、 本ールー体影響と発展と案子神影像とが断成された構造

(D日構造) の3層構造のものがある。 10003] 上記騒極となるホール注入電極としては、 金や1TO (インジウムースズ酸化物) のような仕事関 数の大きな電極材料を用い、上記陰極となる電子注入電 極としては、Mgのような仕事関数の小さな電極材料を 用いる。

【0004】また、上記ホール輸送層、発光層、電子輸送層には4構材料が用いられ、ホール輸送層はカ型半導体の性質を有する材が用いられる。上記光光層は、上記5日-A構造では、n型半導体の性質、5日-B構造では中型半導体の性質、5日・B構造では中性に近い性質を有する材料が用いられる。

【0005】いずれの構造にしても、有機足上禁干はホール在入電極 (陽極) から注入されたホールと電子注入 電極 (陽極) から注入された電子が、発光層とホール (または電子) 輸送層の界面、および写光層内で再絡が 突動起型発光である無機B L 業子と比べて、有機B L 来 子は電電圧で発光が可能といった特長を持つており、こ れからの表示素子として非常に有望である。

【0006】この種有機EL素子を用いたディスプレイ 装置が、特開平8-241047号公報(Int.c I.G09F 9/30)に開示されている。この有機 E L ディスプレイ装置は、アクティブマトリックス駆動 素子としてガラス基板上に設けた薄膜トランジスタ (T FT)を用い、このガラス基板上に有機E L 素子をアレ イ状に形成している。

[0007]

【発明が終失しようとする概想】しかしながら、上記した従来の有機 DL サイスプレイ装置においては、上記プケイイマーリックス駆動業子を駆動するためのシフトレジスタやラッケ回路を含む周辺駆動集積回路 (IC)を別傾用意し、ガラス基板上に形成された有機 DL 素子の駆動業子と原理動集積回路を と アイヤマラットケーブルなどを実装技術を用いて接続している。このため、その製造が頂頭であると共に、ディスプレイ装置が大きくなるという問題があった。

【0008】一方、特牌平9-114398号公報(1 れ、c1、G09F9/30)には、基板として単 結晶シリコン半率体基板を用い、アクティブマトリック 水駆動素子として単結曲シリコンによるMのSトランジ スクで有機E1素子を駆動したものが開示されている。 この有限とフェンを受けなが出ていては、基板をして 単結晶シリコン基板を用いているので、周辺駆動集積回 路の組み込みが著書になり、駆動集積回路の外付けを不 要にすることができる。

【0009】しかしながら、上記有機ELディスプレイ 装置においては、シリコン基板側から素子の発光を取り 由すように構成しているため、有機ELの参係部分の基 板にエッチングを施し、透過部分を形成している。この ため、透過部分作成のためのエッチング工程が増加する という離点があると共に、有様ELからの発生取り出 すために、基板をエッチングで薄くして透光部分が形成 されているので、様核的塊度が極めて弱くなるという離 点もあった。

【0010】この発明は、上述した従来の問題点を解消 するためになされたものにして、有機ELを備また両業 アレイ部と周辺取動回路とを同一基板上に作成し、有成 ELディスプレイ装置の製造を容易にし、且のディスプ レイ装置の小型化を図ることをその目的とする。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】この発明の有機 BLディ スプレイ装置は、半導体基体上に有機 BL素子で構成さ れた画業アレイが設けられ、上記半導体基体の画業アレ 々の周辺部には、前記有機 BL素子を駆動する駆動集積 回路が形成まれていることを特徴とする。

【0012】上記したように、有機ELを催みた画素アレイ部と周辺駆動回路とを同一基板上に作成することで、有機ELディスプレイ装置の製造が容易になり、且つディスプレイ装置の小型化が図れる。

【0013】更に、この発明は、上記半導体基体上に、 陰極と有機層と陽極をこの順序で積層したことを特徴と する。 【0014】上記したように構成することで、有機EL素子は、前記基体とは反対側の面から発光する。 【0015】

【発明の実施の形態】以下、この発明の有機をLディス プレイ装度の実施の形態につき図面を参照して説明す る。図1は、この発明の有機をLディスプレイ装度の 実施の形態を示し、アクティブスタテック駆動力式の配 動回路・作型が機をLディスプレイ装度の構変図。図 2 は、同類蜂回路構成図、図 3 は同概略折面図、図 4 は、 この発明の有機をL素子部のの節面図のある。 及発明の有機とL素子部のの節面図である。

【0016】図1及び図2に示すように、この実施の形態においては、基板1として単結晶シリコン半導体基板を用い、この基板1上に有機51素子で構成された画素アレイ部2と周辺駆動集積回路3が形成されている。

【0017】周辺駆動集額回路3は、映像信号などを画面表示するための走査信号を行選択線4に与えるための ドライバ31と、データ線5にデータ信号を供給する ためのXドライバ32と、Xドライバ32からのクロック信号に従ってビデオ入力信号データをサンプリングしてホールドするサンブル・ホールド33と、で構成される。

【0019】上記半導体基板1内の画素アレイ部2に は、アドライベ開第31からの水平走渡信券が入力され なが接渡線もが基盤上は跨線度かして平行にを置きれている。また、データ信号が供給されるデータ線5が同 じく総修膜を介して基板1上に配置されている。更に共 電極線6が基立1上に発展でかして平行に配置され ている。図4に示すように、この行選抜線4、データ線 5、共適電極線6で囲まれた部分が1つの画素に相当す る有機51集予制である。

【0020】この2次元配置の画素(有機EL素子)数がn×mの場合、行選択線2及び共通電極線4はn本、データ線3がm本設けられる。

【0021】有機EL素子部20には、有機EL素子を オン・オフするためのスイッチング手段21が設けられ ている。このスイッチング手段21は半導体基板1にソ ース、ドレイン拡散層を設けた2個のMOSトランジス タTr1、Tr2とコンデンサCを備える。

【0022】MOSトランジスタTr1は、そのゲート Gが行選択線4と接続され、ドレインDがデータ線5と 接続されている。また、MOSトランジスタTr1のソ ースSがコンデンサCを介して共通電極線6と接続されている。

【0023】さらに、MOSトランジスタTr1のグー 人のがMOSトランジスタTr1のグースSと接続さ れ、且つジースSが共通電路線6と接続されている。M のSトランジスタTr2のドレインDは画景電程の一 方、この実施の形態においては、画極(週刊電線)24 と接続され、他方(陰極)22が共通電極線6と接続されている。このMOSトランジスタTr1、2及びコン デンサン日と画業毎に設けられている。

【0024】この実施の形態においては、図3及び図5 に示すように、半導体差板1側に陰極22が配置され、 その上に有機図23、と陽極としてのITO、5nO。 などの透明電極24が配置され、基板1とは逆の面から 発光するようになっている。この実施の形態では、基板 とは逆の面から有機51が発光するよう体板されて いる。従って、基板1をエッチングなどにより透光部を 形成すると要が無く、工程数の増加もなくまた、機械的 機能を低低するを開れない。

【0025】図5に従いこの有機E1素子につき説明する。この発明の有機E1案子は、シリコン半導体基板1 上に絶縁層11を形成し、その絶縁層1上に修権となる 電子社入電配22(厚み2000A)、電子輸送層23。 (厚み500A)、発光層23b(厚み200A)、ホール輸送層23c(厚み500A)、光光層23b(厚み200A)、水かの地温23c(厚み500A)、インジウムース、常能化物(170)からなる陽性となるホールは入電板24とが順に形成されている。上記のように、堆積した有機E1案子を對止材とシールドガラスを用いて對止される

【0026】ところで、上記した電子往入電極(陰極) 22は、MgIn、MgAg、AlLiなどの仕事関数 の小さな金優を用いている。しかし、この降極22は仕 事関数が小さい故に、空気中の酸素あるいは水分と反応 を起こしやすいため、有機12ま子の東上層に陰極が起 置される構成であれば、陰極の酸化を防止するめの酸 化防止膜を必要とする。これに対して、この発明におい ては、酸化しやすい陰極22は基板1上に設けられ、そ り上に有常局23及び陽極 (3両電板) 24 が配置され るので、對止材とシールドガラス等により對止すること で、特別な酸化防止膜を設けなくても陰極22の酸化が 防止できる。

【0027】上記したホール輸送圏23 c、発光圏23 b、電子輸送圏23 aは、それぞれ有機BLが用いられている。具体的には、例えば、ホール輸送圏3 aは、下記の化学式1で示されるトリフェニルアミン誘導体(MTDATA)からなり、発売圏23 bは、下記の化学式2で示されるN、N'ーDiphenylーN,N'ーdi(αーnaphthyl)benzidin (αNPD)をホスト材料とし、下記の代学式3でデナルブレンをドーパントしたものからなり、電子輸送圏

2 3 a は下記の化学式 4 で示す 1 0 - ベンゾ(h) - キ ノリールーベリリウム錯体(B e B  $q_2$ ) からなってい

【0028】 【化1】

【0029】 【化2】

[0030] [化3]

[0031] 【化4】

[0032] 次に、上記した図1ないし図5に示す構造の有様EL業子の製造がの一例につき説明する。
[0033] まず、半導体基板1上に通常のMのSーL SIプロセス技術を用いて、周辺駆動集積回路30及び 有機EL両素アレイ2の各両素部20のスイッチング手 段21をそれぞ形形成った。このMOSーLSIプロセ なことり周辺駆動集類回路3及び画業部のスイッチグ手 段21を形成すると共に、行選択線4、データ線5及び 共通電極線6も基板1上に絶像膜を介して接続されてい る。このプロセスの後、有機EL画素アレイ部2に有機 FL業子を形成する。

【0034】まず、有機EL素子の陰極22年準衛体基 成1の総機構11上に形成する。陰極22は抵抗加熱式 真空蒸着指止て半導体基板1上の所定の画薬領域にメタ ルマスクを用いて形成する。陰極22の材料としては、 板gIn、低α反8、AILiなどの低仕が開機の材料 が用いられる。また、共通電極線6と各陰極22とが電 気的に接続されるように、陰極22のパターンが形成さ れている。

【0035】この後、駆励無機回路部3とスイッチング 手段21をマスクして陰極を含め基板1上全面に有機電 子輸送層23a、有機発光層23b、有機ホール輸送層 23cの順に同じく真空蒸着形により頭次形成する。即 、陰極22上に86BQ26英空蒸着七下輸送層 23aを形成し、この電子輸送層23a上にのNPDと ルプレンを共蒸着して発光層23bを形成した後、この 上にMTDATAを真空蒸着してホール輸送層23cを 形成する。尚、これらの蒸着はいずれも真空度1×10 "Torr、表核環度削縮性1の多体下で持った。"

【0036】続いて、有機膜層23の上に、メタルマス クを用いて陽極となるITOからなる透明電極24をス パッタ法により所定のパターンに形成する。

[0037] 続いて、有機を上来子20と駆動・無種回路 るを結除するためのアルミニウム膜による配練工程が対 われる。この配練工程により、駆動集機回路3と有機E 上素子20とが電気的に接続されると共に適明電程24 とスイッチング手段21とも接続される。存属と上案子 を形成後は、有機層23がレジスト液に熔けるので、メ タルマスクを用いて所定のパターンにアルミ配線が行われる。

【0038】この後、有機EL素子画素アレイ2と駆動 集積回線3の金配に保護販を形成する。この保護販の材 質としては、高分子材料、510Mg〇などの金属版 化物が用いられる。保護販形成後、シールドガラスと封 止材により、ディスプレイパネルを封止して、駆衝集積 回路3と有機EL画業アレイ2が一体化したデバイスが 得られる。

【0039】図6は、この発明の有機ELディスプレイ 装置の他の実施の形態を示し、バッシブダイナミック駆 動方式の駆動回路一体型有機ELディスプレイ装置の核 式図である。図7は、同概略回路構成図、図8は同概略 断而図である。27は、同概略回路構成図、図8は同概略

【0040】図6及び図7に示すように、この実施の形態においても前述の実施の形態と同じく、基板1として 単結晶シリコン半導体基板を用い、この基板1上に有機 足上素子で構成された画素アレイ部2と周辺駆動集積回 路3aが形成されている。 【0041】周辺駆動集積回路3aは、映像信号などを 画面表示するための走並信号を行選択線4に与えるため のYドライバ31aと、データ線にデータ信号を供給するためのX電極ドライバ33aと、X電極ドライバ33 aからのクロック信号に従ってビデオ入力信号データを 1ライン分保持するするバッファメモリ32aと、で構成される。

【0042】上記したように、基板1は、単結晶シリコン半導体基板からなり、画索アレイ第2の周辺部分の基板1内に周知のCMOSプロセスにより、Yドライバ31a、X電極ドライバ33a、バッファメモリ32aが形成されている。

【0043】上記半導体基板1内の画素アレイ部2に は、Yドライバ31aから与えられる水平走査信号が入 カされる行選択線4が基板上に絶縁膜を介して平行に配 置されている。また、行選択線4と直交する方向に平行 に配置データ線5が配置されている。この実施の形態に おいては、パッシブダイナミック駆動方式で駆動される ために、データ線5と行選択線4との間に有機EL素子 が設けられる。そして、画素アレイ2内の行選択線4と しては陰極22が用いられ、また、データ線としては陽 極24が用いられる。即ち、基板1トの絶縁障を介して 陰極22がYドライバ31からの行選択線と同じピッチ で平行に配置される。そして、この上に有機層23が設 けられ、この有機層23上に陰極22と直交する方向に 延びる透明電極24がXドライバ33aのデータ線と同 じピッチで配置される。この結果、行選択線とデータ線 との交点に有機EL素子が設けられる。

【0044】 この実施の形態においても、図8に示すように、前述の第1の実施の形態と同じく半導体基板1側 に陰極22が配置され、その上に有機層23、と勝極と しての1TO、SnO,などの透明電極24が配置さ

れ、基板1とは逆の面から発光するようになっている。 この実施の形態においても、基板1とは逆の面から有機 Eしが発光するように構成されているため、基板1をエ ッチングなどにより透光能を形成する必要が無く、工程 数の増加もなくまた、機械的強度が低下する最れはな

【0045] この実施の形態の有機EL索子も前途した 有機EL索子と同様にして構成されるている。即ち、シ リコン半導体基板 1上 た絶験別 1 を形成し、その絶験 層 1 上に陰極となる電子注入電極 2 2 (厚み 2 0 0 0 A) 、電子輸送層(厚み 5 0 0 A) からなる有機 2 3、インジウムースズ酸化物 (I T O) からなり陽極 となるホール社入電機 2 4 とがこの順序で形成されてい る。上記のように、堆積した有機 E L 素子を封止材とシ ールドガラスを用いて計止される。

【0046】この実施の形態においても、酸化しやすい 陰極22は基板1上に設けられ、その上に有機層23及 び陽極 (透明電極) 24が配置されるので、封止材とシールドガラス等により封止することで、酸化防止膜を設けなくても降極22の酸化が防止できる。

【0047】次に、上記した図6ないし図8に示す構造 の有機EL素子の製造方法の一例につき説明する。

【0048】まず、半導体基板1上に通常のMOS-L SIプロセス技術を用いて、周辺駆動集積回路3を形成 する。このプロセスの後、有機EL画素アレイ部2に有 機EL事子を形成する。

【0049】まず、有機EL素子の陰極22を半導体基 板1の危機膜11上に形成する。陰極22は抵抗加熱式 真空蒸着法にて半導体基板1上の所定の画素領域に行選 択線と同じッチで平行にメタルマスタを用いて形成す

る。陰極22の材料としては、MgIn、MgAg、A ILiなどの低仕事関数の材料が用いられる。また、共 通電極線6と各陸22とが電気的に接続されるよう に、陰極22のバターンが形成されている。

【0050】この後、駆動集制回路部3をマスクして陰 軽22を含め基板1上全面に有機電子輸送層、有機死光 層、希機ホール福送層の順に同じく真空蒸着法により順 次形成する。即ち、陰極22上にBeBq2を変盛蒸着 して電子輸送層を形成し、この電子輸送層上にANPD とルブレンを共蒸着して寒光層を形成した後、この上に MTDATAを真空蒸着してホール輸送層を形成する。 尚、これらの蒸棄はいずた真空度リメ10 Torr、基 板置置射御無しの条件下で行った。

[0051] 続いて、有機帳房23の上に、メタルマス クを用いて陽極となるITOからなる通明電極24をス バック法により所定のパターンに形成する、通明電極2 4は除極22とは直交方向でデータ線と同ビッチで平行 にパターニングされ、通明電極24とXドライバ33a とが電気的に接続される。

【0052】この後、布機EL紫子画素アレイ2と駆動 集積回路3 aの全面に保護機を形成する。この保護膜の 材質としては、高分子材料、SiO、Mg Oなどの金属 酸化物が用いられる。保護膜形成後、シールドガラスと 封止材により、ディスプレイパネルを封止して、駆動集 積回路3と有機EL画素アレイ3が一体化したデバイス が得られる。

【005.3】上記した各実施の形態においては、半導体 基体として単結晶シリコン基板を用いたが、ガラス基板 上に低温プロセスにより形成した多結晶シリコン半導体 層を基体として用いることもできる。

[0054]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ ば、有機ELを備えた画業アレイ部と周辺駆動回路とを 同一基板上に作成することができるので、有機ELディ スプレイ装置の製造が容易になるとともに、ディスプレ イ装置の小型化を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施の形態を示し、アクティブス タテック駆動方式の駆動回路一体型有機ELディスプレ イ装置の模式図である。

【図2】この発明の一実施の形態の概略回路構成図である。

□。 【図3】この発明の一実施の形態の概略断面図である。

【図4】この発明の一実施の形態の有機EL素子の画素 部分の平面図である。 【図5】この発明の一実施の形態の有機EL素子知分の

【図5】この発明の一実施の形態の有機EL素子部分の 断面図である。

【図6】この発明の他の実施の形態を示し、パッシブダ

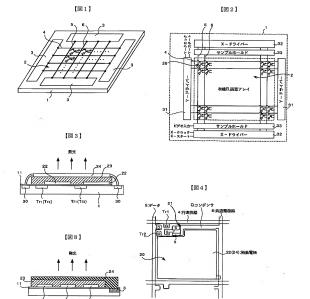
イナミック駆動方式の駆動回路一体型有機ELディスプ レイ装置の模式図である。

【図7】この発明の他の実施の形態の概略回路構成図で ある。

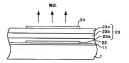
【図8】この発明の他の実施の形態の概略断面図であ

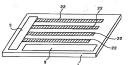
【符号の説明】 1 半導体基板

- 2 有機EL画素アレイ
- 3 駆動集積回路









[図6]

[27]

